

达泰科技于SNEC展推出成本最低的背面银浆与最新一代正面银浆

达方电子旗下子公司达泰科技将参加5月14日至16日于上海新国际博览中心举行的「第七届SNEC国际太阳能产业及光伏工程展览会」，会中将展出目前业界最具价格优势的背面银浆，与最新一代的正面银浆，抢先在这波回温的太阳能市场中注入新动能。达泰摊位位于W4馆 #315，欢迎莅临参观。

达泰科技成立于2002年，致力于材料核心技术之开发、整合与制造，十年来在各领域包含通讯、汽车与军用上游材料皆有卓越表现，亦在不同领域深受国际级客户的肯定，并获得各大质量认证。而达泰近年来积极切入太阳能领域，成功开发出零污染、高效能、高质量，同时可降低客户生产成本，大幅提升产品竞争力之导电浆料产品，并可广泛应用于太阳能电池、触控屏以及软性导电基材等。量产品除了大受客户好评之外，目前新产品陆续为国内外客户所认证，持续且积极拓展客户群。

本次展览中，达泰科技推出新款背银与正银浆料，达泰的背银为业界成本最低，除了固含量仅45%以外，长久累积的独特材料技术与稳定的制程工艺，可进一步降低电阻，并同时维持最佳的拉力表现与可靠度。而正银在国际各厂的激烈竞争之下，达泰研发出独特配方，其细线化印刷抢先达到40um以下，并可有效降低接触电阻、大幅提升转换效率。

达泰科技在太阳能产业复苏之际一举展现技术力杀出重围，产品质量与竞争力成功超越客户期待，可望为太阳能市场带来新气象。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition_news_47321.html